

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026 年 7 月 14 日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☒ 其他（策略会）
参与单位名称	GLADWEALTH、东吴基金、东吴证券、东方阿尔法、东财证券、中投公司、信达澳亚基金、华富基金、华泰证券、博时基金、国投瑞银、国海证券、国盛证券、国联民生证券、大成基金、宝盈基金、平安基金、广发证券、建银国际、招商基金、易方达、景林资产、金鹰基金、长江证券、鹏华基金
活动时间	2026 年 7 月 6 日、7 月 7 日、7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日
活动地点	策略会、反路演
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：唐超宇、杨丽颖
投资者关系 活动主要内容介绍	1：二季度公司经营情况如何？SLC NAND 涨价趋势是否能延续至下半年？ 答：公司受益于海外存储原厂逐步退出利基型市场，SLC NAND 等中小容量存储产品产能持续收缩，叠加网络通信、安防、工控、汽车电子等下游需求复苏，本轮中小容量存储芯片景气的供需结构呈现实质性变化，SLC NAND 等产品市场价格呈现上涨趋势。公司采用 Fabless 模式，与国内外晶圆代工及封测厂保持长期稳定合作，动态调整投片规模，保障产能供应与质量。关于下半年趋势，当前供给端缺口依然存在，行业研究机构亦预测本轮利基存储涨价周期有望延续。公司将继续推进先进制程研发，扩充产品料号，优化产品结构，以更好地把握行业上行周期，支撑公司长期稳健发展。 2：公司的港股发行节奏如何？ 答：关于港股发行，公司已于 2026 年 5 月 22 日经董事会、6 月 8 日经临时股东大会审议通过 H 股上市系列议案。目前公司正积极推进相关工作。本次发行上市尚需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等相

	关监管机构的批准、核准或备案，能否最终实施存在不确定性，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 3：砺算科技的股权未来有何打算？ 答：公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，对砺算的战略投资是上述布局的重要举措，双方将持续深化协同，共同拓展业务发展空间。未来，公司将根据战略规划、业务发展需要及市场情况，统筹考虑相关股权安排。如涉及重大事项，公司将依据信息披露相关规定及时公告。 4：下游不同客户对于涨价的接受度有何差异？ 答：本轮存储芯片价格回升的背景是供需结构的实质性变化，公司下游客户结构以泛工业类客户为主，涵盖网络通信、安防监控、消费电子、工业控制与智能化及汽车电子等领域。其中车规、工控等场景对供应链稳定性、产品可靠性要求较高，对产品价格波动的容忍度相对较高；此外，细分行业龙头的消费类客户对价格的接受程度也在逐步提升。总体来看，公司与下游客户的价格传导整体较为顺畅。 5：砺算科技是否会做 AI 卡？ 答：砺算科技专注于研发多层次图形渲染 GPU，基于自研架构，产品具备图形渲染与通用计算能力，可支持端、云、边场景下的主流图形渲染及一定的 AI 加速计算，产品可应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏、云渲染、数字孪生等应用场景。
日期	2026年7月14日